⑩ 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-35228

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和64年(1989)2月6日

G 01 K 7/02

A - 7269 - 2F

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 測温センサ

②特 願 昭62-188981

20出 0月 昭62(1987)7月30日

砂発 明 者 小 日 向 久 治 神奈川県秦野市曽屋5386の3

⑫発 明 者 奥 村 勝 弥 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑰発 明 者 新 木 俊 宜 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川工場

内

⑫発 明 者 森 重 哉 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川工場

内

⑪出 願 人 日本真空技術株式会社 神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地

⑪出 願 人 株式 会社 東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 八木田 茂 外3名

明細書

- 1. 発明の名称 選温センサ
- 2. 特許請求の範囲
- 1. 然の良導体でできた測温チップに熱電対を成す2本の素線を接続してなる測温センサ。
- 2. 涸温チップを熱の不良導体でできた支持体で保持する特許請求の範囲第1項に記載の涸温センサ。
- 3. 前記支持体をステンレス製のガードで保護 した特許請求の範囲第2項に配載の測温センサ。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、正確でかつ反応速度の早い測温セン サに関するものである。

[従来の技術]

従来の無電対は、第5因に示すように、無電対を成す2本の素線A、Bで接合部Cを形成していた。この接合部Cは温度に対応した起電力を発生して、この起電力により温度を測定するものである。

この種の類型対は、測温しようとする部位に接合部をあてがうと、測温部の温度に対応して接合部が無起電力を発生する。この無起電力を測定してこれにより温度を換算するものである。

[発明が解決しようとする問題点]

従来の無理対では、反応速度が遅くまた指示が 不正確である等の欠点があった。この原因は、模略下記の理由による。

①無電対の接合部分はある熱容量をもつ。そして正しい温度で測定するには、接合部分全体が均一な温度になるまで待つ必要がある。ところが一般的に、熱電対の材料は熱の十分な良導体でないために、全体が均一な温度になるには時間がかかる。従って、反応が遅いものである。

②一般的に、熱電対の材料は熱の十分な良導体でないために、接合部分は波器温物質とはかなり違った温度で熱平衡に達し、従って測温が不正確となる。

本発明は、従来の熱電対の「反応が遅い」、 「不正確である」という問題点を解決することの

特開昭64-35228 (2)

できる測温センサを提供せんとするものである。

[問題点を解決するための手段]

上記問題点を解決するため、本発明による測温センサは、

①被那温物質に接触するセンサチップとしては 然の十分な良導体を選定した。例えば、 Al . Au. Cu, Ag等。

②そして熟電対を構成する2本の素線を(接合部分を作らずに)別々にセンサチップに接続(固定)する。

③センサチップを熱及び電気の不良導体で保持 する。

こうして本発明による測温センサは、然の良導体でできた測温チップに熱電対を成す2本の素線を接続してなるものである。

また前記測温チップを熱の不良導体でできた支持体で保持するのが望ましい。

[作用]

本発明による測温センサの要点は次の通りである。

れる。 週温チップ 1 は、熱の不良導体である石英の 支持体 4 により保持される。

第2回に示す本発明の実施例において、測温チップ1は石英支持体4により保持される。この支持体4は円筒形をしており、その上部に測温チップ1を支持する球体5を設置し、また熱電対の素線2、3を通すための2個の孔6を有している。支持体4は石英型で機械的強度が弱いので、ステンレス製のガードでによりこれを保護する。支持体4とガードではねじ8により温速センサ本体9に一体に取付ける。熱電対の素線2、3は、このように熱の不良薄体である石英支持体4内に保護されているので、雰囲気温度の影響を受けず正確な調温をすることができる。

第3図は、本発明の測温センサを用いてウェハーの温度を測定する状態を示す。測温センサ10は、昇降機構11により上下に昇降することができる。この昇降機構11は、伸縮自在のベローズユニット12とこのユニット上部に取付けたアーム13を備えている。アーム13の先端には測温

①熱塩対を成す素線は接合部を形成しない。

②測温チップは、熱容量を小さくするために、

出来るだけ微小片とする。

②涸温チップは、熱の十分な良導体とする。

④ 無電対の素線は細い方が良い。

⑤然の不良導体で獲温チップを保持する。

以上により、本発明の測温センサでは測温チャアが無の十分な良準体でかつ無容量が小さいので、 被測温物質の温度に極めて近い温度に速やかに達する。そして A2 の測温チャアに金属A, Bの素 線を接続した測温センサは、素線A, Bを直接接 合した熱電対と同じ熱起電力を発生する。

[吳越例]

本発明の測温センサは、第1図に示すように、 然の良導体でできた測温チップ1に熱電対を成す 2本の素線2.3を接続してなるものである。こ の測温チップ1は1.5mm 角X0.5t の Ag の小片で あり、素線2は0.1mm ものアルメルでまた素線3 は0.1mm ものクロメルである。この測温チップ1 に熱電対の素線2.3がカシメにより接続固定さ

センサ10がポルトにより固定される。

被選過物体はSIウェハー14であり、ベローズユニット12を伸長することにより選過センサ1 0が上昇してウェハーと接触し、選過を開始する。 選定には約1~2秒で完了する。選定後、昇降機 構11を降下することにより選過センサ10が下 がり、週温チップがSiウェハー14から離れる。

第4 図は、本発明の測温センサを用いて実際に ウェハーの温度を測定したグラフである。この図 から明らかなように、昇温(測定)は約 1 秒で終 でする。

なお測温チップは熱伝導、電気伝導の良好な金 風であれば、 A』に限らず、例えば、Au, Cu, Ag 等の金属材料を用いることができる。

更に、熱電対の素線としてはアルメルークロメ ルの他に白金ー白金ロジウム等のあらゆる熱電対 を使用することができる。

また、熱電対策を通温チップに固定するのは、 カシメに限らず、半田付けや、溶接でも構わない。

[発明の効果]

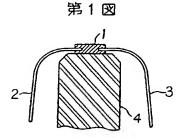
特開昭64-35228 (3)

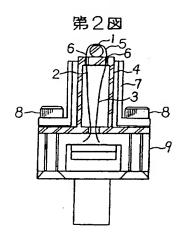
本発明は、熱伝導が良好でかつ熱容量の極めて小さい測温チップに熱電対の素線を接続固定して成るので、反応速度が早く、極めて短時間に測温することができ、しかも測定精度が高いものである。

4. 図面の簡単な説明

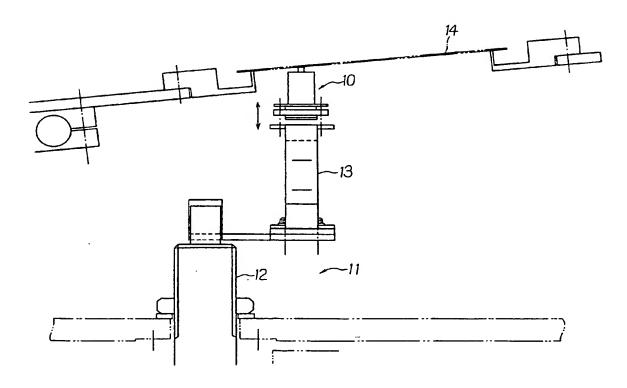
第1図は本発明の測温センサの機略所面図、第2図は本発明の実施例による測温センサの部分所面図、第3図は本発明の測温センサを用いてウェハーの温度を測定する状態を示す正面図、第4図は本発明の測温センサを用いて実際にウェハーの温度を測定したグラフであり、また第5図は従来の無電対を示す図である。

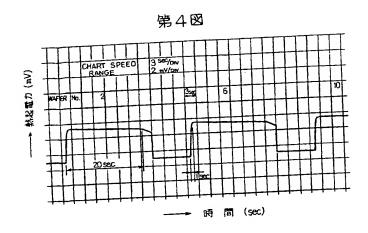
1 … 測温チップ、2 . 3 … 素線、4 … 支持体、 7 … ガード、1 0 … 測温センサ、1 1 … 昇降機構、 1 4 … ウェハー

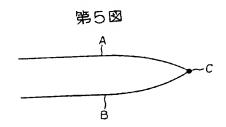




第3図







PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-035228

(43) Date of publication of application: 06.02.1989

(51)Int.Cl.

G01K 7/02

(21)Application number : 62-188981

(71)Applicant: ULVAC CORP

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

30.07.1987

(72)Inventor: OBINATA HISAHARU

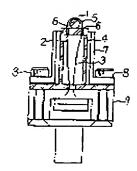
OKUMURA KATSUYA ARAKI TOSHINOBU MORI SHIGEYA

(54) TEMPERATURE SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a temperature sensor with a high measuring accuracy as well as with a quick reaction rate, by connecting strands of a thermocouple securely to a temperature measuring chip with a better heat conductivity as well as very small heat capacity.

CONSTITUTION: A temperature measuring chip 1 is held on a quartz support 4. The support 4 is cylindrical, a spherical body 5 is carried on the top thereof to support the temperature measuring chip 1. The support 4 also has two holes 6 to pass strands 2 and 3 of a thermocouple. As the support 4 is made of quartz and less in the mechanical strength, it is protected with a guard 7 made of stainless steel. The support 4 and the guard 7 are mounted integral on a temperature sensor body 9 with a screw 8. Thus, the strands 2 and 3 of the thermocouple are protected in the quartz support 4 as poor heat conductor thereby enabling accurate measurement of temperature without being affected by ambient temperature.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)